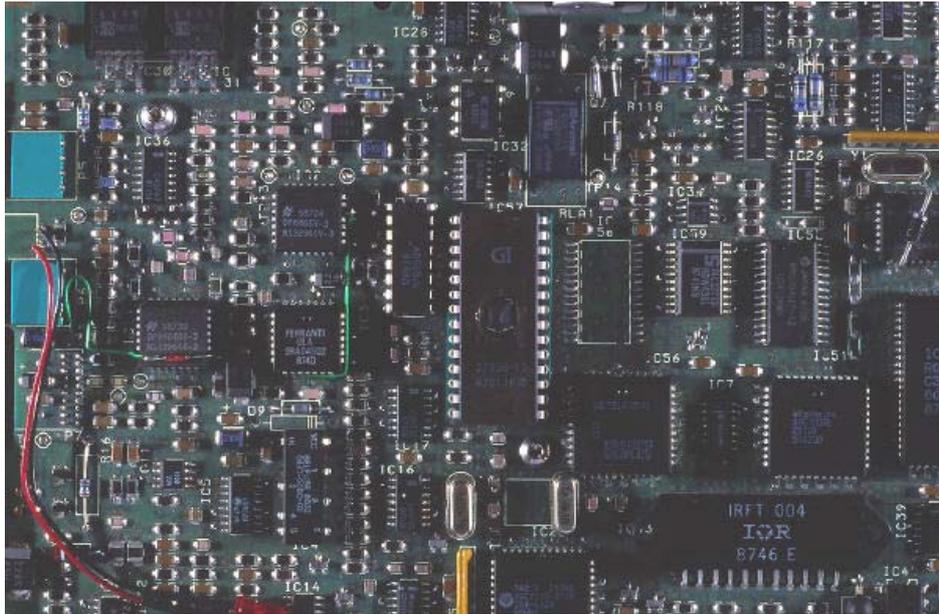
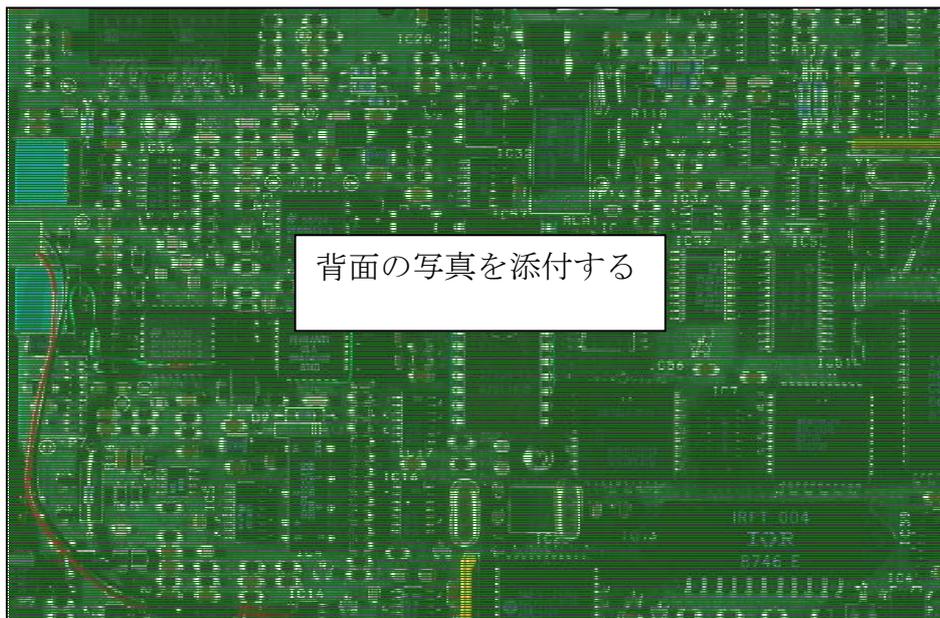


注意事項

- 各プリント回路ボードの上下の内部写真
- コンポーネントの配置を明確に示すこと
- コンポーネントがメタルシールド又は絶縁体でカバーされている場合、カバーした状態の写真と、カバーを外した状態の写真を提供すること
- ピント、明るさ、反射に注意



Front



Back